LOW DIELECTRICESIN COMPOSITION

Patent number:

JP2001049110

Publication date:

2001-02-20

Inventor:

KIMURA KUNIO; YAMASHITA YOSHIHIKO; OKUMURA

YASUNORI

Applicant:

NIPPON CATALYTIC CHEM IND

Classification:

- international:

C08L71/00; C08G65/00

- european:

Application number: JP19990226981 19990810 Priority number(s): JP19990226981 19990810

Abstract of JP2001049110

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition having excellent electric characteristics (low dielectric property) and heat resistance, especially useful for a highfrequency electronic parts for circuit board, insulating material, etc., by making the composition include a specific fluorinecontaining aryl ether ketone polymer. SOLUTION: This composition comprises a fluorine-containing aryl ether ketone polymer of formula I [X is a halogen, a lower alkyl or a lower alkoxy; q is 0-4; n is a polymerization degree; m is 0 or 1; R1 is a group of formula II (X' and q' are as shown for X and q, respectively; p is 0 or 1); R2 is a bifunctional aromatic group] (e.g. a polymer of formula III, etc.). The polymer is obtained, for example, by subjecting 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl chloride and an alkoxybenzene to a Friedel-Crafts reaction in an organic solvent to give p-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl)alkoxybenzene, dealkylating p-(2,3,4,5,6- pentafluorobenzoyl) alkoxybenzene to give a compound of formula IV (q is 0 or 1) and heating the compound in the presence of a basic compound in an organic solvent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-49110 (P2001-49110A)

(43)公開日 平成13年2月20日(2001.2.20)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C08L 71/00 C08G 65/00 C08L 71/00

4J002

C 0 8 G 65/00

4J005

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 21 頁)

(21)出願番号

特顯平11-226981

(71) 出顧人 000004628

株式会社日本触媒

(22)出願日

平成11年8月10日(1999.8.10)

大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号

(72)発明者 木村 邦生

岡山県岡山市津高台1丁目1007-4

(72)発明者 山下 祐彦

岡山県都窪郡清音村上中島368-1

(72)発明者 奥村 康則

茨城県つくば市観音台1丁目25番地12 株

式会社日本触媒内

(74)代理人 100072349

弁理士 八田 幹雄 (外3名)

Fターム(参考) 4J002 CH091 CQ00 GQ01

4J005 AB01 BB02

(54) 【発明の名称】 低誘電性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 優れた電気的特性(低誘電性)及び耐熱性双方を兼ね備えた低誘電性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 下記式(I):

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
F & X_q \\
\hline
 & O & R^1 \\
\hline
 & R^1$$

で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体を含む低誘電性樹脂組成物。

*Cの際、X'はハロゲン原子、低級アルキル基または低

級アルコキシ基を表わし、g'は0~4の整数であり、

pは0または1の整数であり、およびR¹は2価の芳香 族基を表わす、で示される含フッ素アリールエーテルケ

【請求項2】 該含フッ素アリールエーテルケトン重合

トン重合体を含む低誘電性樹脂組成物。

体は、下記式(III):

[化3]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1):

【化1】

$$\begin{bmatrix}
F \\
F
\end{bmatrix}
CO \begin{bmatrix}
X_q \\
0 \\
0
\end{bmatrix}
CI$$

ただし、Xはハロゲン原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わし、qは $0\sim4$ の整数であり、nは 10 重合度を表し、mは0または1の整数であり、およびR 1 は下記式(I1):

【化2】

$$X'_{q'} = CO - F - O - R^2 - O - CII$$

ただし、nは重合度を表し、mは0または1の整数であり、およびR¹は下記式(II):

[化4]

この際、X'はハロゲン原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わし、q'は0~4の整数であり、pは0または1の整数であり、およびR'は2価の芳香族基を表わす、で示される、請求項1に記載の低誘電性樹脂組成物。

【請求項3】 該式(I)において、R'は下記式(I ※

※V): 【化5】

この際、pは0または1の整数であり、および R^1 は2価の芳香族基を表わす、で示される、請求項1または2に記載の低誘電性樹脂組成物。

【請求項4】 該式(II) において、R²は下記7種:

【化6】

のいずれかである、請求項1~3のいずれか1項に記載 50 の低誘電性樹脂組成物。

(3)

【請求項5】 該含フッ素アリールエーテルケトン重合体は下記式(V):

【化7】

* ただし、n は重合度を表す、で示される、請求項1 に記載の低誘電性樹脂組成物。

【請求項6】 該含フッ素アリールエーテルケトン重合体は下記式(VI):【化8】

ただし、 n は重合度を表す、で示される、請求項1 に記載の低誘電性樹脂組成物。

【請求項7】 該含フッ素アリールエーテルケトン重合※

※体は下記式(VII):
(化9)

ただし、nは重合度を表し、およびR'は下記7種: ★ ★【化10】

のいずれかである、で示される、請求項1 に記載の低誘 電性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は低誘電性樹脂組成物 に関するものである。より詳しくは、本発明は、優れた 電気的特性(低誘電性)及び耐熱性を有し、特に、配線 基板や絶縁材料等の高周波電子部品に有用な低誘電性樹 脂組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】エンジニアリングプラスチックは、電子・電気部品、自動車部品や機械部品などの用途に用いられるプラスチックであり、一般に、その耐熱温度が高くなるほど誘電率及び誘電正接が高くなる傾向にあるため、耐熱性及び低誘電性を双方とも有するプラスチックは存在しなかった。

【0003】例えば、耐熱性のエンジニアリングプラス 50

チックとして代表的な、ボリイミド(PI)、ボリエーテルイミド(PEI)、ボリフェニレンサルファイド(PPS)、ボリアリレート(PAR)、液晶ボリマー(LCP)、ボリエーテルサルホン(PES)、ボリケトン(PK)等は優れた耐熱性及び機械特性を有し、様々な用途に用いられているが、これらのボリマーは特に高周波領域における誘電率が高いため、これらを高周波電子機器に使用するには限界があるという問題がある。また、ボリアセタール(POM)、ボリエチレンテレフタレート(PET)、ボリブチレンテレフタレート(PBT)、ボリアミド(PA)等のエンジニアリングブラスチックは耐熱性の面でも不十分である上、高誘電性でもあり、高周波電子機器への使用には適さない。

【0004】一方、エンジニアリングプラスチックの中でも耐熱温度の低い変性ポリフェニレンエーテル (PPE)、ポリカーボネート (PC)、また、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP) やポリスチレン (P

St)等汎用プラスチックは、誘電率が低い点では高周波信号を利用する電子機器に適した絶縁材料といえるが、やはり耐熱温度の低さにより使用環境が大きく限定される。よって、現在のところ耐熱性と低誘電性を兼ね備えた重合体は存在していない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の目的は、優れた電気的特性(低誘電性)及び耐熱性双方を兼ね備えた低誘電性樹脂組成物を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記事情を鑑みて鋭意検討を行なった結果、本願発明者らがこれまで研究を行ってきた含フッ素アリールエーテルケトン重合体が低誘電性及び耐熱性双方に優れていること着目し、このような重合体を使用することにより耐熱性と低誘電性を兼ね備えた樹脂組成物が得られることを発見し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。【0007】すなわち、上記目的は、下記(1)~(7)により達成される。

【0008】(1)下記式(I):

[0009]

【化11】

 $\begin{array}{c|c}
 & X_q \\
\hline
 & X_q \\
\hline$

 $\begin{array}{c|c} & & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array}$

 $\{0015\}$ ただし、nは重合度を表し、mは0または 1の整数であり、および R^1 は下記式(II):

[0016]

【化14】

$$X'^{q'}$$
 CO
 F
 F
 $O-R^2$
 $O-R^2$

【0017】との際、X' はハロゲン原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わし、q' は0~4の整数であり、pは0または1の整数であり、およびR'は2 価の芳香族基を表わす、で示される、前記(1)に記載の低誘電性樹脂組成物。

【0018】(3)前記式(I)において、R'は下記

*【0010】ただし、Xはハロゲン原子、低級アルキル 基または低級アルコキシ基を表わし、qは $0\sim4$ の整数 であり、nは重合度を表し、mは0または1の整数であ り、およびR¹は下記式(I1):

[0011]

[化12]

【0012】との際、X'はハロゲン原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わし、q'は0~4の整数であり、pは0または1の整数であり、およびR'は2価の芳香族基を表わす、で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体を含む低誘電性樹脂組成物。【0013】(2)前記含フッ素アリールエーテルケトン重合体は、下記式(III):

20 【0014】

式(IV): 【0019】 【化15】

$$CO \xrightarrow{F} O - R^2 \longrightarrow O - (IV)$$

【0020】との際、pは0または1の整数であり、およびR²は2価の芳香族基を表わす、で示される、前記(1)または(2)に記載の低誘電性樹脂組成物。

【0021】(4)前記式(II)において、R'は下記7種:

[0022]

【化16】

[0023]のいずれかである、前記 $(1)\sim(3)$ のいずれか一に記載の低誘電性樹脂組成物。

【0024】(5)前記含フッ素アリールエーテルケトン重合体は下記式(V):

[0025]

【化17】

*【0026】ただし、nは重合度を表す、で示される、 前記(1) に記載の低誘電性樹脂組成物。

【0027】(6)前記含フッ素アリールエーテルケトン重合体は下記式(VI):

[0028]

【化18】

【0029】ただし、nは重合度を表す、で示される、

※ン重合体は下記式(VII):

前記(1) に記載の低誘電性樹脂組成物。

[0031]

【0030】(7)前記含フッ素アリールエーテルケト※30 【化19】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} \begin{array}{c} & & \\ \end{array}$$

【0032】ただし、nは重合度を表し、およびR'は

★[0033]

下記7種:

★ 【化20】 **→ CF3 / 〜 CF3 /**

【0034】のいずれかである、で示される、前記

[0036]

(1) に記載の低誘電性樹脂組成物。

【化21】

【0035】(8)下記式(VIII):

50

$$F = \begin{bmatrix} F & X_q \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}_n CO = \begin{pmatrix} X_q \\ & &$$

【0037】との際、X'はハロゲン原子、低級アルキル基または低級アルコキシ基を表わし、q'は0~4の整数であり、pは0または1の整数であり、およびR'は2価の芳香族基を表わす、で示される含フッ素アリー*

*ルエーテルケトン重合体を含む低誘電性樹脂組成物。

【0038】(9)下記式(IX):

[0039]

【化22】

$$F = \begin{bmatrix} F & F \\ F & CO - \\ \hline & F \end{bmatrix}_{n} H \quad (IX)$$

[0040] ただし、nは重合度を表し、mは0または 1の整数であり、および R^1 は下記式(IV):

[0041]

【化23】

[0043]

【化24】

$$- \left(\begin{array}{c} F \\ CO \\ F \end{array} \right) \begin{array}{c} F \\ O - R^2 \\ P \end{array} \begin{array}{c} P \end{array} \begin{array}{c} O - R^2 \\ P \end{array} \begin{array}{c} O - R$$

CH₃
CH₄
CH₃

40

【0044】のいずれかである、で表される基である、 で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体を含 む低誘電性樹脂組成物。

[0045]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

【0046】本発明は、下記式(1):

[0047]

【化25】

$$\begin{array}{c|c}
F & X_q \\
\hline
 & X_q \\
\hline$$

【0048】で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体(以下、単に「含フッ素アリールエーテルケトン重合体」ともいう)を含む低誘電性樹脂組成物を提供 50

するものである。

【0049】上記式(I)で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体の各繰り返し単位は、下記式:

[0050]

【化26】

【0051】で示されるp-テトラフルオロベンゾイレン基(本明細書では、単に「p-テトラフルオロベンゾイレン基」ともいう)及び下記式:

[0052]

【化27】



【0053】で示されるオキシアルキレン基(本明細書 では、単に「オキシアルキレン基」ともいう) がベンゼ ン環の任意の位置に(オルト位、メタ位またはバラ位 に、特に好ましくはパラ位に) それぞれ結合し、残位が Xで置換されるまたは置換されない構造を有するもので ある。

【0054】上記式(I)において、Xは、ハロゲン原 子、例えば、フッ素原子、臭素原子、塩素原子及びヨウ 10 素原子、好ましくはフッ素原子;低級アルキル基、例え ば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル及びブチ ル等の炭素原子数1~6、好ましくは炭素原子数1~4 の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基、好ましくはメチル 及びエチル、ならびにトリフルオロメチル等のこれらの ハロゲン化アルキル基;低級アルコキシ基、例えば、メ トキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ及びブ トキシ等の炭素原子数1~6、好ましくは炭素原子数1 ~4の直鎖若しくは分岐鎖のアルコキシ基、好ましくは メトキシ及びエトキシ、ならびにトリフルオロメトキシ 20 等のこれらのハロゲン化アルコキシ基などを表わす。こ れらのうち、フッ素原子が特にXとして好ましく使用さ れる。上述したように、Xは、pーテトラフルオロベン ゾイレン基及びオキシアルキレン基が結合しない残位の 水素原子の代わりに置換される基であるが、ベンゼン環 へのXの結合数、即ち、式(I)におけるqの値は、O ~4の整数である。

【0055】また、上記式(I)において、mは0また は1の整数であり、R¹は、下記式(II):

[0056] [化28]

$$X'_{q}$$

$$CO \longrightarrow P$$

$$O-R^{2}$$

$$O-R^{2}$$

$$O-R^{2}$$

*

【0063】などの2価の芳香族基が挙げられる。な お、本発明による2価の芳香族基において、芳香環に直 接結合する水素がハロゲン原子、低級アルキル基または 低級アルコキシ基で置換されていてもよい。これらのう

*【0057】で表される基である。

【0058】上記式(II)において、X'は、ハロゲ ン原子、例えば、フッ素原子、臭素原子、塩素原子及び ヨウ素原子、好ましくはフッ素原子; 低級アルキル基、 例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル及び ブチル等の炭素原子数1~6、好ましくは炭素原子数1 ~4の直鎖若しくは分岐鎖のアルキル基、好ましくはメ チル及びエチル、ならびにトリフルオロメチル等のこれ らのハロゲン化アルキル基: 低級アルコキシ基、例え ば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ 及びブトキシ等の炭素原子数1~6、好ましくは炭素原 子数1~4の直鎖若しくは分岐鎖のアルコキシ基、好ま しくはメトキシ及びエトキシ、ならびにトリフルオロメ トキシ等のこれらのハロゲン化アルコキシ基などを表わ す。これらのうち、フッ素原子が特にX'として好まし く使用される。また、X'のベンゼン環への結合数、即 ち、式(II)におけるq'の値は、0~4の整数であ

12

[0059]

下記式(IV):

【化29】

る。すなわち、本発明において、R1は、好ましくは、

【0060】で表される基である。

【0061】また、上記式(II)及び(IV)におい 30 て、pは0または1の整数である。R'は、2価の芳香 族基、例えば、oー、mーまたはpーフェニレン、2価 のナフタレン、ビフェニル、アントラセン、oー、mー またはp-テルフェニル、フェナントレン、ジベンゾフ ラン、ピフェニルエーテル、ピフェニルスルホン、およ び下記5式:

[0062]

[化30]

ち、下記7種: [0064] 【化31】

【0065】で示される芳香族基がR'として好ましく 使用される。

【0066】さらに、上記式(I)において、nは、重 合度を表わし、具体的には、2~5000、好ましくは 5~500である。さらに、本発明において、含フッ素 アリールエーテルケトン重合体は、同一の繰り返し単位 からなるものであってもまたは異なる繰り返し単位から なるものであってもよく、後者の場合には、その繰り返※20

* し単位はブロック状であったもまたはランダム状であっ てもよい。

【0067】上記記載から、本発明において特に好まし く使用される含ファ素アリールエーテルケトン重合体 は、下記式(III):

[0068]

【化32】

【0069】で示されるものである。なお、上記式(1 II)において、R1及びmは、上記式(I)における定 義と同様である。

【0070】なお、本発明による含フッ素アリールエー テルケトン重合体の製造方法については詳述するが、こ 30 の記載から、式(1)で示される含フッ素アリールエー※

※ テルケトン重合体の末端は、p-テトラフルオロベンゾ イレン基側がフッ素であり、オキシアルキレン基側が水 素原子であると、即ち、式 (I) で示される含フッ素ア リールエーテルケトン重合体は、下記式(VIII): [0071]

[化33]

$$F \xrightarrow{F} CO \xrightarrow{\parallel} O \xrightarrow{\mathbb{R}^1}_{m} H \quad (VIII)$$

【0072】で示される重合体、好ましくは下記式(1 **★**【0073】 X): [化34]

【0074】で示される重合体であると考えられる。 【0075】以下、本発明において好ましく使用される 上記式(III)で示される含フッ素アリールエーテル ケトン重合体について以下に詳述するが、上記式(I) で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体は、 例えば、置換した化合物を代わりに出発原料として使用 する、または下記合成方法において各工程間若しくは全 50 工程終了後の生成物の相当するベンゼン環に所望の置換 基を公知の方法を用いて導入するなどによって、当業者 により同様にして調製できる。

【0076】上記式(I11)において、mが0の場合 には、下記式(V):

[0077]

【化35】

(9)



【0078】ただし、nは重合度を表す、で示される含*

【0081】ただし、nは重合度を表す、で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体となる。 【0082】さらに、上記式(III)において、mが 1でありかつpが1である場合には、下記式(VI ※ ※ I): 【0083】 【化37】

【0084】ただし、nは重合度を表し、および R^3 は前記のとおりである、で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体となる。なお、上記式(VII)では、nは、重合度を表わすが、好ましくは、 $2\sim200$ 0、より好ましくは5 ~200 である。

【0085】本発明において、低誘電性樹脂組成物は、 単一の種類の含フッ素アリールエーテルケトン重合体か らなってもあるいは2種以上の含フッ素アリールエーテ 30 ルケトン重合体からなってもよく、所望の電気的特性

(低誘電性)及び耐熱性等の諸特性を考慮して適宜選択される。具体的には、以下の実施例で製造される4F-PEK、4F-PEEK、BPDE-6FBA、BPDE-BA、BPDE-HF、BPDE-BF、BPDE-HQ、BPDE-RS及びBPDE-(3, 4'-BA)からなる群より選ばれる少なくとも2種の組み合わせなどが挙げられる。

【0086】または、本発明の低誘電性樹脂組成物は、含フッ素アリールエーテルケトン重合体に加えて、電気 40特性及び耐熱性が著しく低下しない範囲で、構造の異なる他の樹脂を配合してもよい。との際使用される他の樹脂としては、具体的には、ボリエチレン(PE)、ボリプロピレン(PP)、ボリスチレン(PS)、ボリメチルメタクリレート(PMMA)、ABS樹脂及びAS樹脂等の汎用樹脂;ボリアセテート(POM)、ボリカーボネート(PC)、ボリアミド(PA:ナイロン)、ボリエチレンテレフタレート(PET)及びボリブチレンテレフタレート(PBT)等のエンジニアリングプラスチック;ならびにボリフェニレンスルフィド(PP 50

S)、ボリエーテルスルホン(PES)、ボリケトン(PK)、ボリイミド(PI)、ボリシクロヘキサンジメタノールテレフタレート(PCT)、ボリアリレート(PAR)及び各種液晶ボリマー(LCP)等の熱可塑性樹脂、エボキシ樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂等の熱硬化性樹脂などが挙げられる。また、他の樹脂を本発明の低誘電性樹脂組成物中に配合する場合、他の樹脂の配合量は、電気特性及び耐熱性が著しく低下しない範囲であれば特に制限されないが、通常、全原料に対して、0~50重量%、好ましくは、全原料に対して、0~30重量%である。

【0087】本発明による含フッ素アリールエーテルケトン重合体は、例えば、K. Kimuraet al., Polymer Pre prints, Vol. 39, No. 2, 1998に記載される方法によって製造される。

【0088】より詳細に述べると、本発明による含ファ素アリールエーテルケトン重合体が上記式(V)または上記式(VI)で示される際の、含ファ素アリールエーテルケトン重合体の製造方法を以下に説明する。

【0089】まず、2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゾイルクロライドを、有機溶剤中でフリーデルクラフツ触媒の存在下で、例えば、メトキシベンゼンやエトキシベンゼン等のアルコキシベンゼンまたは4-メトキシジフェニルエーテルや4-エトキシジフェニルエーテル等の4-アルコキシジフェニルエーテルとフリーデルクラフツ反応させることにより、p-(2,3,4,5,6 つペンタフルオロベンゾイル)アルコキシベンゼンまたは4-アルコキシ-4'-(2,3,4,5,6

-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニルエーテルをそ れぞれ得、この反応産物を脱アルキル化反応することよ って、下記式(X):

[0090]

【化38】

$$F \xrightarrow{F} CO \xrightarrow{Q} OH (X)$$

【0091】ただし、qは0または1の整数である、で 示される2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゾイ ル化合物を得る。

【0092】上記フリーデルクラフツ反応において、ア ルコキシベンゼンまたは4-アルコキシジフェニルエー テルの使用量は、2,3,4,5,6-ペンタフルオロー ベンゾイルクロライド1モル当たり、0.8~1.2モ ル、好ましくは0.9~1.1モルである。この際、ア ルコキシベンゼンまたは4-アルコキシジフェニルエー テルの使用量が0.8モル未満では、アルコキシベンゼ 20 ンまたは4-アルコキシジフェニルエーテルに過剰に 2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル基が導 入されてしまい好ましくない。これに対して、アルコキ シベンゼンまたは4-アルコキシジフェニルエーテルの 使用量が1.2モルを越えると、未反応のアルコキシベ ンゼンまたは4-アルコキシジフェニルエーテルが多量 に残り、生産性の面で好ましくない。

【0093】上記フリーデルクラフツ反応において効果 的に使用されるフリーデルクラフツ触媒としては、塩化 アルミニウム、塩化アンチモン、塩化第二鉄、塩化第一 鉄、四塩化チタン、三フッ化ホウ素、四塩化錫、塩化ビ スマス、塩化亜鉛、塩化水銀及び硫酸等が挙げられる。 また、フリーデルクラフツ触媒の使用量は、2、3、 4. 5. 6-ペンタフルオロベンゾイルクロライド1モ ルに対して、0.5~10モル、好ましくは1~5モル

【0094】上記フリーデルクラフツ反応において使用 される有機溶剤は、酸クロライドと反応しないものでな ければならない。このような有機溶剤としては、例え 硫化炭素及びニトロベンゼン等が挙げられる。この有機 溶剤における2、3、4、5、6-ペンタフルオロベン ゾイルクロライドの濃度は、1~50重量%、好ましく は5~30重量%である。反応は、反応系を撹拌状態に 保ちながら、0~150℃、好ましくは0~100℃の 温度で行なわれる。

【0095】とのような反応によって得られる生成物 は、反応混合物に水を注加し、ジクロロメタン、ジクロ ロエタンまたは四塩化炭素等の抽出剤で抽出した後、有 機層を抽出物から分離し、抽出剤を留去することにより 得られる。さらに、この生成物を、必要であれば、メタ ノールまたはエタノールで再結晶化することによって、 白色結晶として得てもよい。

【0096】次に、脱アルキル化処理について、以下に 説明する。すなわち、脱アルキル化反応は、酸、アルカ リまたは有機金属試薬などを用いて行うことができる。 試薬としては、例えば、臭化水素、ヨウ化水素、トリフ ルオロ酢酸、ピリジンの塩酸塩、濃塩酸、ヨウ化マグネ シウムエーテラート(magnesium iodide etherate)、塩 10 化アルミニウム、臭化アルミニウム、三塩化ホウ素、三 ヨウ化ホウ素、水酸化カリウム及びグリニヤール試薬な どが挙げられる。試薬の使用量は、p-(2,3,4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル) アルコキシベンゼ ンまたは4-アルコキシ-4'-(2,3,4,5,6 -ペンタフルオロベンゾイル)ジフェニルエーテル1モ ルに対して、0.1モル以上、好ましくは0.1~30 モルである。

【0097】本発明において、脱アルキル化反応は、無 溶媒下で行われてもあるいは溶媒中で行われてもよい が、反応効率や反応制御などを考慮すると、溶媒中で行 われることが好ましい。

【0098】本発明において、溶媒中で脱アルキル化反 応を行う際に効果的に使用される溶媒としては、例え ば、水、酢酸、無水酢酸、ベンゼン及びテトラヒドロフ ランなどが挙げられる。また、この溶媒中でのp-ルコキシベンゼンまたは4-アルコキシ-4'-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニ ルエーテルの濃度は、1~50重量%、好ましくは5~ 30重量%である。反応は、0~250℃、好ましくは 50~200℃の温度で行なわれる。

【0099】さらに、とのようにして得られた上記式 (X) で示される2、3、4、5、6-ペンタフルオロ ベンゾイル化合物を、塩基性化合物の存在下で有機溶媒 中で、30~250℃、好ましくは50~200℃の反 応温度で加熱することによって、上記式(V)および (VI)で示される含ファ素アリールエーテルケトン重 合体が得られる。

【0100】上記重合反応で使用される有機溶媒として は、ジクロロメタン、ジクロロエタン、四塩化炭素、二 40 は、例えば、N-メチル-2-ピロリジノン、N, N-ジメチルアセトアミド及びメタノール等の極性溶媒やト ルエンなどが挙げられる。これらの有機溶媒は、単独で または2種以上の混合物の形態で使用されてもよい。 【0101】また、有機溶媒における上記式(X)で示 される2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル

化合物の濃度は、5~50重量%、好ましくは、10~ 30 重量%である。

【0102】トルエンや他の同様の溶媒を反応の初期段 階に使用する際には、フェノキシド生成の際に副生する 50 水を、重合溶媒に関係なく、トルエンの共沸物として除

去できる。

【0103】本発明において使用される塩基性化合物 は、重縮合反応によって生成するフッ化水素を捕集する ことにより重縮合反応を促進するよう作用する。このよ うな塩基性化合物としては、例えば、炭酸カリウム、炭 酸リチウム及び水酸化カリウムが挙げられる。

19

【0104】また、上記重合反応において、塩基性化合 物の使用量は、使用される上記式(X)の2,3,4, 5,6-ペンタフルオロベンゾイル化合物1モルに対し て、0.5~10モル、好ましくは0.5~5モルであ 10

【0105】重合反応終了後は、反応溶液より蒸発等に より溶媒の除去を行ない、必要により留出物を洗浄する **ととによって、所望の重合体が得られる。または、反応*** *溶液を重合体の溶解度が低い溶媒中に加えることによ り、重合体を固体として沈殿させ、沈殿物を濾過により 分離するととによって、重合体を得てもよい。

【0106】次に、本発明による含フッ素アリールエー テルケトン重合体が上記式 (VII) で示される際の、 含フッ素アリールエーテルケトン重合体の製造方法を以 下に説明する。

【0107】まず、2、3、4、5、6-ペンタフルオ ロベンゾイルクロライドを、有機溶剤中でフリーデルク ラフツ触媒の存在下で、ジフェニルエーテルとフリーデ ルクラフツ反応させることよって、下記式 (XI):

[0108]

【化39】

$$F \xrightarrow{F} CO \xrightarrow{F} CO \xrightarrow{F} F (XI)$$

【0109】で示される4,4'-ピス(2,3,4, 5,6-ペンタフルオロベンゾイル)ジフェニルエーテ

ル(以下、「BPDE」とも略称する)を得る。 【0110】上記フリーデルクラフツ反応において、ジ フェニルエーテルの使用量は、2,3,4,5,6-ペ ンタフルオロベンゾイルクロライド1モル当たり、0. 4~0. 6モル、好ましくは0. 45~0. 55モルで ある。すなわち、ジフェニルエーテルの使用量が0.4 モル未満では、ジフェニルエーテルに過剰に2.3. 4,5,6-ペンタフルオロベンゾイル基が導入されて しまい好ましくない。これに対して、ジフェニルエーテ 30 ルの使用量が0.6モルを越えると、未反応のジフェニ ルエーテルが多量に残り、生産性の面で好ましくない。 【0111】上記フリーデルクラフツ反応において効果 的に使用されるフリーデルクラフツ触媒としては、塩化 アルミニウム、塩化アンチモン、塩化第二鉄、塩化第一 鉄、四塩化チタン、三フッ化ホウ素、四塩化錫、塩化ビ スマス、塩化亜鉛、塩化水銀及び硫酸等が挙げられる。 また、フリーデルクラフツ触媒の使用量は、2、3、 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイルクロライド1モ ルに対して、0.5~10モル、好ましくは1~5モル 40 である。

【0112】上記フリーデルクラフツ反応において使用 される有機溶剤としては、酸クロライドと反応しない溶 剤が使用できる。このような有機溶剤としては、例え ば、ジクロロメタン、ジクロロエタン、四塩化炭素、こ 硫化炭素及びニトロベンゼン等が挙げられる。この有機 溶剤における2、3、4、5、6-ペンタフルオロベン ゾイルクロライドの濃度は、1~50重量%、好ましく は5~30重量%である。また、反応は、反応系を撹拌 状態に保ちながら、 $0\sim150$ °C、好ましくは $0\sim10$ 50 または2 種以上の混合物の形態で使用されてもよい。

0℃の温度で行なわれる。 20

> 【0113】とのような反応によって得られる生成物 は、反応混合物に水を注加し、ジクロロメタン、ジクロ ロエタンまたは四塩化炭素等の抽出剤で抽出した後、有 機層を抽出物から分離し、抽出剤を留去することにより 得られる。さらに、この生成物を、必要であれば、メタ ノールまたはエタノールで再結晶化することによって、 白色結晶として得てもよい。

【0114】さらに、このようにして得られた上記式 (XI)で示される4、4'-ビス(2、3、4、5、 6-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニルエーテル (BPDE)を、塩基性化合物の存在下で有機溶媒中 で、下記式(XII):

[0115]

【化40】

$HO-R^2-OH$ (XII)

【0116】ただし、R'は上記式(II)及び(I V)における定義と同様である、で示される2価のフェ ノール化合物と共に加熱することよって、上記式 (VI 「)で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体 が得られる。

【0117】上記反応において、反応温度は、20~1 50℃、好ましくは50~120℃である。この際、こ のように低温度で反応することで副反応を抑制し、重合 体のゲル化を防止することができる。

【0118】上記重合反応で使用される有機溶媒として は、例えば、N-メチル-2-ピロリジノン、N, N-ジメチルアセトアミド及びメタノール等の極性溶媒やト ルエンなどが挙げられる。これらの有機溶媒は、単独で

【0119】また、有機溶媒における4、4°-ビス (2、3、4、5、6-ベンタフルオロベンゾイル) ジフェニルエーテルの濃度は、 $5\sim50$ 重量%、好ましく は、 $10\sim30$ 重量%である。

【0120】トルエンや他の同様の溶媒を反応の初期段階に使用する際には、フェノキシド生成の際に副生する水を、重合溶媒に関係なく、トルエンの共沸物として除去できる。

【0121】本発明において使用される塩基性化合物は、重縮合反応によって生成するフッ化水素を捕集する 10 ことにより重縮合反応を促進するよう作用し、さらにフェノール化合物をより反応性の高いアニオンに変える作用がある。このような塩基性化合物としては、例えば、炭酸カリウム、炭酸リチウム及び水酸化カリウムが挙げられる。

【0122】また、上記重合反応において、塩基性化合物の使用量は、使用される4,4'-ビス(2,3,4,5,6-ベンタフルオロベンゾイル)ジフェニルエーテル1モルに対して、 $1\sim20$ モル、好ましくは $1\sim10$ モルである。

【0123】上記重合反応において使用される2価のフ ェノール化合物としては、上記式(XII)で示される ものであれば特に制限されないが、例えば、2,2-ビ ス $(4- \forall F \Box + D \Box + D$ 3-ヘキサフルオロプロパン(以下、「6FBA」とい う)、ピスフェノールA(以下、「BA」という)、 9. 9-ビス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレン (以下、「HF」という)、ビスフェノールF(以下、 「BF」という)、ハイドロキノン(以下、「HQ」と いう)、レゾルシノール(以下、「RS」という)およ 30 び2-(3-オキシフェニル)-2-(4'-オキシフ ェニル) プロパン (以下、「3,4'-BA」という) などが挙げられる。また、2価のフェノール化合物の使 用量は、4,4'-ピス(2,3,4,5,6-ペンタ フルオロベンゾイル) ジフェニルエーテル1モルに対し て、0.8~1.2モル、好ましくは0.9~1.1モ ルである。

【0124】重合反応終了後は、反応溶液より蒸発等により溶媒の除去を行ない、必要により留出物を洗浄することによって、所望の重合体が得られる。または、反応 40溶液を重合体の溶解度が低い溶媒中に加えることにより、重合体を固体として沈殿させ、沈殿物を濾過により分離することによって、重合体を得てもよい。

[0125]

【実施例】つぎに、実施例を参照しながら、本発明をさ らに詳細に説明する。

【0126】なお、下記実施例において、物性の評価は、つぎのようにして行なった。

【0127】NMRスペクトルは、500MHz (¹H)、125MHz (¹³C) または470MHz (1°F)で操作してVarian Unity 500を用いて記録した。4,4'-ジフルオロベンゾフェノンは、1°F-NMR測定用の内部標準として使用した。 【0128】熱安定性は、窒素または空気雰囲気下に20℃/分の加熱速度でPerkin-Elmer TGA7を用いて測定した。

【0129】固有粘度の測定は、0.5dL/gの濃度かつ25℃の温度でジメチルアセトアミド(DMAc)中でOstwald-Fenske粘度計を用いることによって行なった。

【0130】実施例1:2,3,4,5,6-ペンタフルオロ-4'-ヒドロキシベンゾフェノンの合成2,3,4,5,6-ペンタフルオロ-4'-メトキシベンゾフェノン6.0g、氷酢酸40mlおよび48%臭化水素水溶液30mlを、コンデンサーを備えた丸底フラスコに供給した。この混合物を一晩還流に供した後、室温にまで冷却した。生成物をジエチルエーテルで抽出し、硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過し、さらに留去した。留出物をトルエンから再結晶して、3.7g(収率78.8%)の2,3,4,5,6-ペンタフルオロ-4'-ヒドロキシベンゾフェノン(以下、「HPBP」という)を白色結晶として得た。この生成物の融点は、142~143℃であった。また、結晶のNMR化学シフトを表1に示す。

【0131】実施例2:4-ヒドロキシ-4'-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニルエーテルの合成

商下ロートおよび塩化カルシウム乾燥管を備えた250 ml容の三つロフラスコに、水酸化ナトリウムの存在下 にヨウ化エチルとpーフェノキシフェノールとから合成 した4-エトキシジフェニルエーテル3.5g、塩化ア ルミニウム5.4gおよび乾燥ジクロロエタン30ml を仕込んだ。2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロ安息 香酸およびチオニルクラロイドから合成された2,3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイルクロライド3. 7gならびに乾燥ジクロロエタン10m1の溶液を、攪 拌しながらフラスコ中に徐々に滴下させた。滴下終了 後、反応混合物を室温で一晩攪拌した。少量の水を、反 応混合物に非常にゆっくり加え、15分間攪拌し続け た。ついで、反応混合物を250mlの水中に注加し、 これをジクロロメタンで抽出した。有機層を集めて、水 洗し、硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。 活性炭処理しメタノールからの再結晶により、4-エト キシー4'-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロベ ンゾイル)ジフェニルエーテル(以下、「EPDE」と いう)の白色結晶を得た(収率60.4%)。

【0132】コンデンサーを備えたフラスコに、EPDE 2.1g、氷酢酸14mlおよび48%臭化水素水溶液11mlを仕込んだ。この混合物を一晩還流させた 50 後、室温まで冷却した。生成物をエーテルで抽出し、硫

酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。トルエン からの再結晶によって、4-ヒドロキシ-4'-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニ ルエーテル(以下、「HPDE」という)の白色結晶を 得た(収率78.8%)。HPDEの融点は、136~*

23

*137℃であった。また、結晶のNMR化学シフトを表 1 に示す。

[0133]

【表1】

HPDEおよびBPDEのNMR化学シフト

					I			
化合物	1 8	F化学シフト	ь)	¹³ C化学シフト ^{b)}				
	オルソ	メタ	パラ	オルソ	メタ	パラ		
HPDE	-144.5	-164.3	-155.0	143.6	137.6	142.3		
BPDE	-144.3	-164.0	-154.5	143.7	137.6	142.5		

¹⁰ F 化学シフトは、4,4'-ジフルオロベンゾフェノン=-110.1 ppmに相当するppmで示される。 ¹³C化学シフトは、DMSO-d6=39.5ppmに相当するppmで

b) DMSO-d6の希釈溶液に関して行なわれた。

【0134】実施例3:4,4'ーピス(2,3,4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニルエーテ ルの合成

示される。

ジフェニルエーテル6.8g、塩化アルミニウム26. 8gおよび乾燥ジクロロエタン60m1を、滴下ロート および塩化カルシウム (СаС1,) 乾燥管を備えた2 50ml容の三つ口フラスコに仕込んだ。2.3.4. 5,6-ペンタフルオロベンゾクロライド18.5gお よび乾燥ジクロロエタン15mlよりなる溶液を、攪拌 しながらゆっくりフラスコ中に滴下した。滴下終了後、 反応混合物を室温で一晩攪拌した。少量の水を、反応混 合物に非常にゆっくり加え、15分間攪拌し続けた。つ いで、反応混合物を250mlの水中に注加し、ジクロ ロメタンで抽出した。有機層を集めて、水洗し、硫酸ナ トリウムで乾燥し、濾過し、蒸発させた。活性炭処理し メタノールからの再結晶により、4,4'-ビス(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゾイル) ジフェニ ルエーテル(以下、「BPDE」という)の白色結晶を 生成した(収率61.2%)。BPDEの融点は、12 5~127℃である。結晶のNMR化学シフトを上記表 1 に示す。

【0135】実施例4

HPBP0.5g、重質炭酸カリウム0.36g、ジメ チルアセトアミド (DMAc) 2m1およびトルエン1 40 【0137】 mlを、ディーンスタークトラップ、コンデンサー、マ グネティック撹拌機および窒素供給管を備えた25m1

容の丸底フラスコに仕込んだ。との混合物を160℃に 加熱し、トルエンを留去した。この混合物を3時間還流 させた。冷却後、この溶液を急速撹拌下に1%の酢酸を 20 含有する水中に注加した。析出した重合体を濾過により 捕集し、水洗した後、乾燥した。得られた化合物の収率 は90%であった。との化合物の粘度は、ジメチルアセ トアミド中で0.5g/dLの濃度、25℃の温度で測 定したととろ、0.18dL/gであった。また、ジメ チルアセトアミドに対する不溶解分は11.5%であっ

【0136】実施例5

実施例4の方法において、ジメチルアセトアミドの代わ りにN-メチル-2-ピロリジノンを用いる以外は実施 30 例4と同様にして、HPBPの重合体(以下、「4F-PEK」という)を製造した。その結果、収率85%、 粘度0.23dL/g、ジメチルアセトアミドに対する 不溶解分は6.0%であった。また、この4F-PEK の I Rスペクトルを図3に示す。

実施例6~10

実施例4の方法において、HPBPO、5gの代わりに HPDEO. 5gを用い、表2に示す条件下で重合を行 う以外は実施例4と同様にして、重合体を製造した。そ の結果を表2に示す。

【表2】

HPDEの重合結果

実施例	塩基性化合物	渡度 (%)	温度 (℃)	時間 (時間)	粘度 [*] (dL/g)	DMAc中の不溶解分 (%)	収率 (%)
6	K ₂ CO ₃	2 5	120/80	2/20	0.23	0	81
7	K ₂ CO ₃	2 5	160	3	0.37	6.3	8 3
8	K ₂ CO ₃	2 5	1 2 0	2 0	0.18	0	8 0
9	K 2 C O 3	2 5	140	2 0	0.44	6.1	8 0
10	K ₂ CO ₃	10	160	3	0.21	0.6	8 0

粘度は、DMAc中で0.5g/dLの濃度、25℃の温度で測定した。

【0138】実施例11

実施例4の方法において、HPBP0. 5gの代わりに HPDEO.5gを用い、さらにジメチルアセトアミド の代わりにN-メチル-2-ピロリジノンを用いる以外 は実施例4と同様にして、HPDEの重合体(以下、 「4F-PEEK」という)を製造した。その結果、収 率82%、粘度0.53dL/g、ジメチルアセトアミ ドに対する不溶解分0.2%であった。また、この4F -PEEKの19F-NMRスペクトルおよびIRスペク トルを、それぞれ、図1および図4に示す。なお、19F* *-NMRスペクトルにおいて、1°F化学シフトは4,

4'-ジフルオロベンゾフェノン=-110.1ppm に相当するppmで示される。

【0139】実施例12

実施例5で得られた4F-PEKおよび実施例11で得 られた4F-PEEKの熱安定性を測定したところ、表 3及び4に示す結果が得られた。

[0140]

【表3】

4F-PEKおよび4F-PEEKの熱安定性

		600℃、窒素中での炭化 物の生成(重量%)		600℃、空気中での炭化 物の生成 (重量%)
4F-PEK	443	58	421	52
4F-PEKK	559	. 82	553	62

注) TGAは、20℃/分の加熱速度で行なった。

[0141]

※ ※【表4】

4F-PEKおよび4F-PEEKのDSCデータ

重合体	Tg (°C)	Tm (°C)	
4F-PEK	181	ND	
4F-PEEK	166	285	

DSCは、窒素中で50℃から350℃まで20℃/分の加熱 速度で行なった。

注2) ND:検出されず。

【0142】実施例13~20

トルエンから再結晶により精製された6FBA 1.2 g (またはBA 0.82g, HF 1.25g, BF 0.71g, HQ 0.39g, RS 0.39g# たは3, 4'-BA 0.82g)、重質炭酸カリウム 1. 48g、DMAc 13mlおよびトルエン10m 1を、ディーンスタークトラップ、コンデンサー、マグ ネティック撹拌機および窒素供給管を備えた100ml 容の三つ口丸底フラスコに仕込んだ。この混合物を16 0℃に加熱し、2時間還流に供し、ついでトルエンを留 50 トは4.4'ージフルオロベンゾフェノン=-110.

去した。実施例3で合成されたBPDE 2.0gをと の混合物に添加し、表5に示す条件下で重合を行なっ た。冷却後、この溶液を急速撹拌下に1%酢酸を含有す る水中に注加した。析出した重合体を濾過により捕集 し、水洗した後、乾燥した。その結果を表5に示す。ま た、実施例14で得られた重合体の19F-NMRスペク トルを図2に示し、さらに実施例14~19で得られた 重合体のIRスペクトルを図5~10にそれぞれ示す。 なお、1°F-NMRスペクトルにおいて、1°F化学シフ



1 ppmに相当するppmで示される。

*【表5】

[0143]

重合結果

実施例	重合体略号	濃度 (%)	温度 (℃)	時間 (時間)	粘度* (dL/g)	収率 (%)
13	BPDE-6FBA	25	80	20	0.22	91
1 4	BPDE-6FBA	25	100	20	0.31	92
15	BPDE-BA	25	80	20	0.19	90
16	BPDE-HF	25	80	20	0.37	99
17	BPDE-BF	25	80	20	0.35	93
18	BPDB-HQ	25	80	20	0.28	89
19	BPDR-RS	25	80	20	0.35	88
20	BPDE-(3,4°-BA)	. 25	80	20	0.61	94

注1) 粘度は、DMAc中で0.5g/dLの濃度、25℃の温度で測定した。

注2) アスタリスクは、不溶部分を含む重合体を示す。

【0144】実施例21

※ とろ、表6及び7に示す結果が得られた。

実施例14~20で得られたBPDEの重合体(以下、 20 【0145】

「8F-PEKEK」という)の熱安定性を測定したと※

【表6】

8F-PEKEKの熱安定性

実施例	重合体略号	窒素中での 10%減 (℃)	500°C、窒素中での炭化 物の生成(重量%)	空気中での 10 %減(° C)	
14	BPDE-6FBA	524	62	518	60
1 5	BPDB-BA	499	66	509	69
16	BPDK-HF	533	79	535	73
17	BPDB-BF	502	72	496	68
18	BPDE-HQ	524	70	505	59
19	BPDE-RS	599	90	544	66

注) TGAは、20℃/分の加熱速度で行なった。

[0146]

★ ★【表7】 8F-PEKEKのDSCデータ

実施例	重合体略号	Tg (℃)	Tm (℃)
14	BPDE-6FBA	174	ND
15	BPDE-BA	170	ND
16	BPDE-HF	239	ND
1 7	BPDE-BF	162	N D
18	BPDE-HQ	163	3 2 7
19	BPDE-RS	152	338
20	BPDE- (3, 4'-BA)	155	ND

注1) DSCは、窒素中で50℃から350℃まで20℃/分の加熱

速度で行なった。

注2) ND:検出されず。

29

の誘電率(ε)を、1MHzの周波数で、25℃の温度 で、インビーダンス測定法によって測定し、その結果を *【0148】 【表8】

下記表8に示す。

誘電率(ϵ) 実施例 重合体略号 14 BPDB-6FBA 3.06 15 BPDE-BA 3.12 3.52 16 BPDE-HF 17 BPDR-BF 2.87 20 BPDE-(3,4'-BA) 3.11

[0149]

【発明の効果】上述したように、本発明の低誘電性樹脂組成物は、式(I)で示される含フッ素アリールエーテルケトン重合体を含むことを特徴とするものである。したがって、本発明の低誘電性樹脂組成物は、優れた電気的特性(低誘電性)及び耐熱性を有する式(I)で示さ 20 れる含フッ素アリールエーテルケトン重合体を含むので、耐熱性と低誘電性を兼ね備えており、コーティング用組成物などとしておよび配線基板や絶縁材料等の高周波電子部品に好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例11で得られた4F-PEEKの¹⁸F-NMRスペクトルである。

【図2】 実施例14で得られたBPDE-6FBAの 19F-NMRスペクトルである。

【図3】 実施例5で得られた4F-PEKのIRスペ※30

※クトルである。

【図4】 実施例11で得られた4F-PEEKのIR スペクトルである。

【図5】 実施例14で得られたBPDE-6FBAの IRスペクトルである。

20 【図6】 実施例15で得られたBPDE-BAのIR スペクトルである。

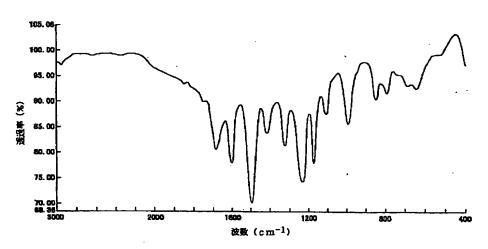
【図7】 実施例16で得られたBPDE-HFのIR スペクトルである。

【図8】 実施例17で得られたBPDE-BFのIR スペクトルである。

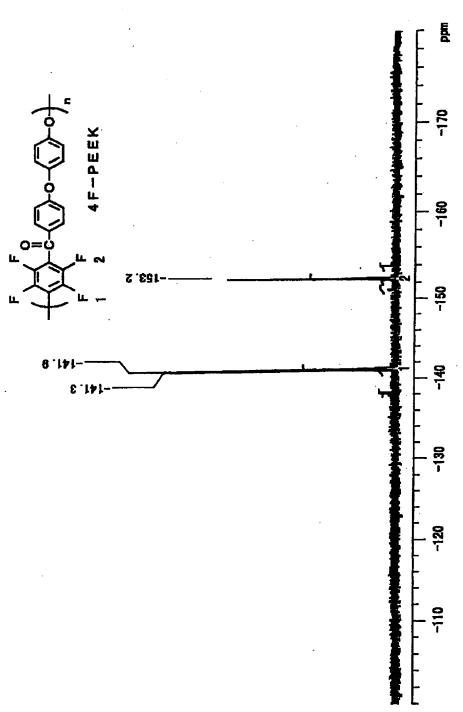
【図9】 実施例18で得られたBPDE-HQのIR スペクトルである。

【図10】 実施例19で得られたBPDE-RSのIRスペクトルである。

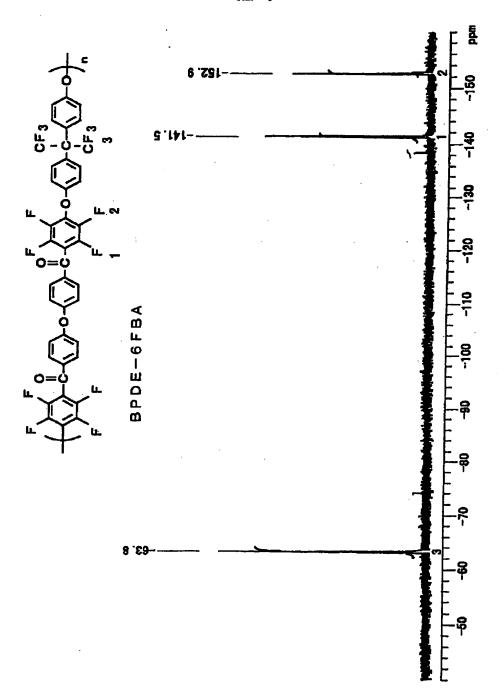
【図3】

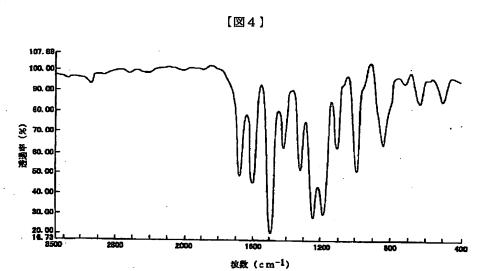


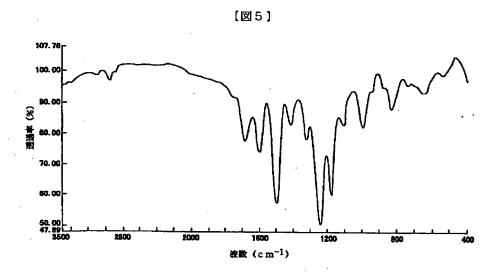
[図1]

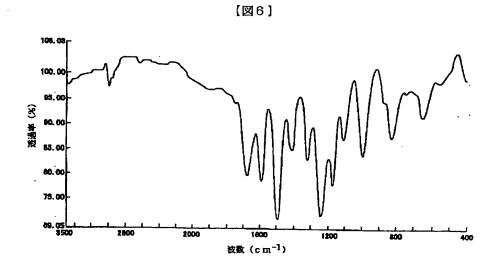


[図2]

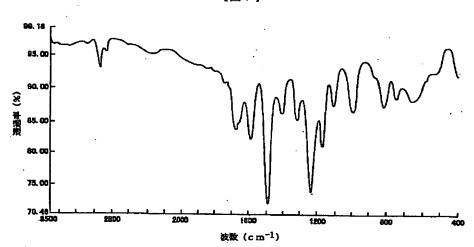




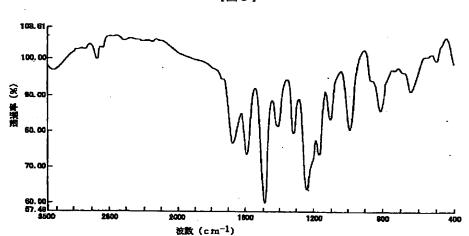








[図8]



[図9]

